担任科技副总意向人员信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 政治面貌 |  | 职务 |  |
| 身份证号码 |  | 手机号码 |  |
| 工作单位（高校院所） |  | 所在院系（所、中心等） |  |
| 现从事专业或方向 |  | 所属主要学科 |  |
| 主要研发类别 | □基础研究□应用基础研究 □技术开发 □成果产业化 □其他  |
| 是否海外留学回国人员 | □是 □否 | 是否“双链融合专员” | □是 □否 |
| 意向企业 |  |
| 本人拥有的自主知识产权情况 |
| 发明专利授权情况 |
| 序号 | 名称 | 授权号 | 排序 | 授权国别或组织 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他 |
| ） |
| 个人有关情况 |
|  |
| 期望企业为科技副总提供的保障条件 |
| （主要包含企业给付薪酬、提供科研条件和人才团队、配套科研经费等方面，一般不超过200字）根据企业实际情况面谈 |